

概要

この製品は、基板実装状態で 65GHz 迄の高周波帯域に対応した高性能なエンドランチコネクタのナローバージョンです。

特長

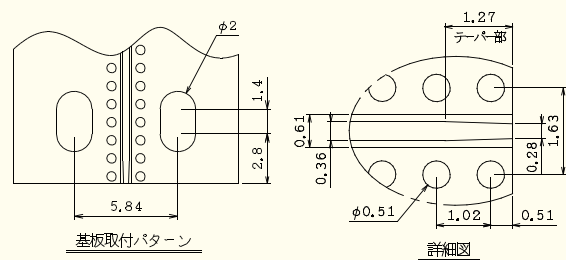
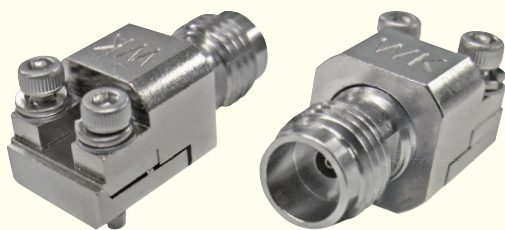
- 基板実装状態で、DC ～ 65GHz の高周波帯域に対応しています。
- コネクタ外部導体の基板への結線は、ネジによる共締めのみで半田付け不要とすることにより、実装とリペアを容易にします。
- 任意の基板厚に対応します。(0.2 ～ 1.7mm)
- 従来品 (01R0368-00) に比べ、本体幅が 30%狭くなり高密度実装が可能です。

用途

計測機器・高周波モジュール・光通信用モジュール・伝送特性測定用

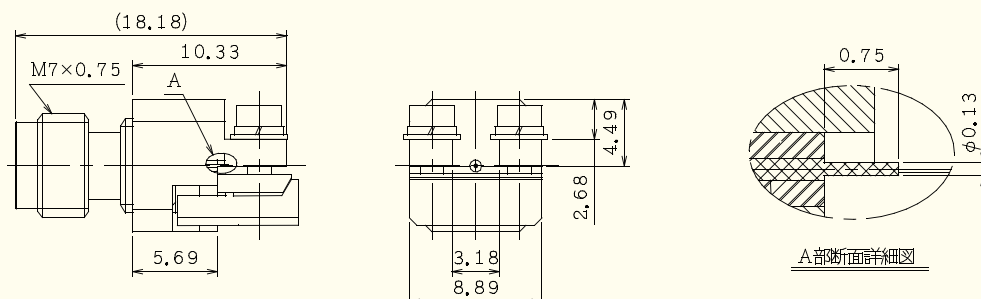
製品

品番：01R0467-00

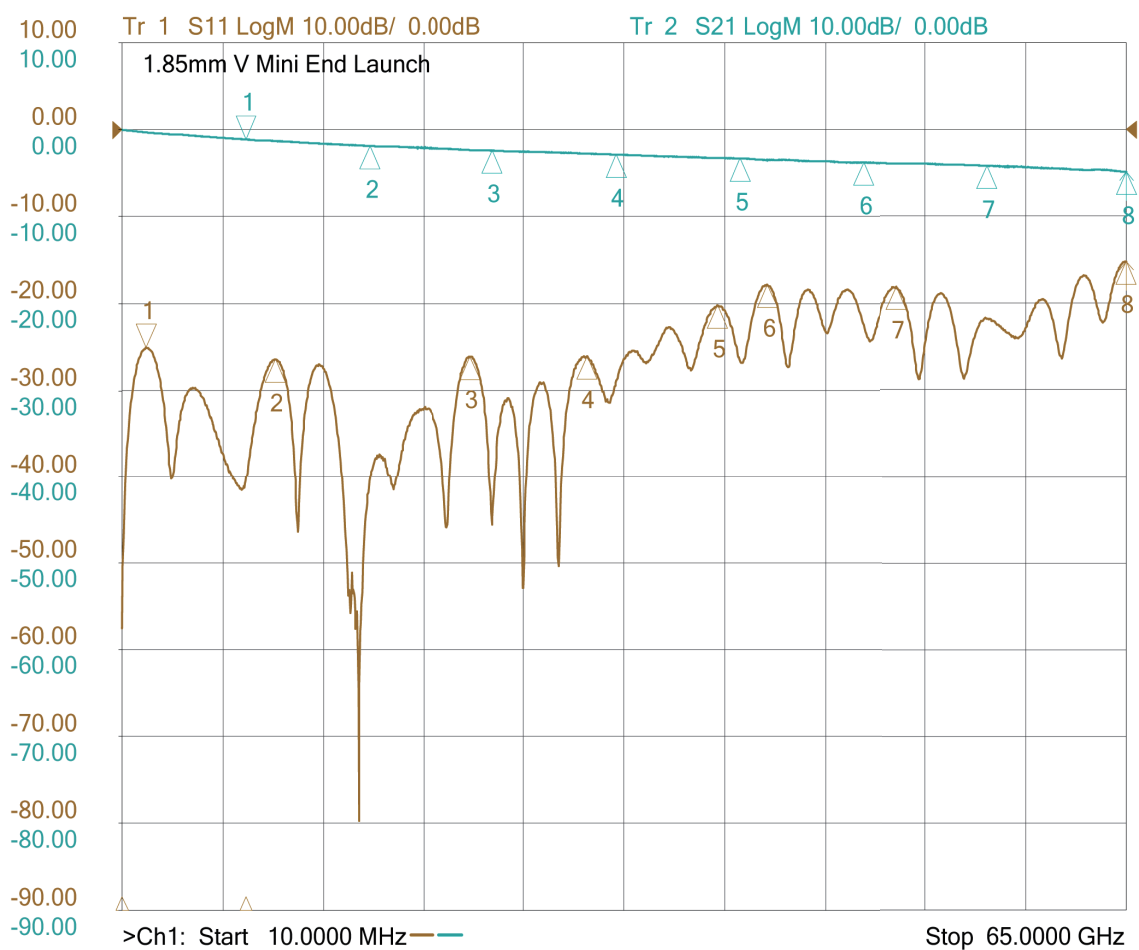


基板材：Rogers RO4003C

形状図



▶ データ(参考)



基板条件

- 基板材 : Rogers RO4003C
- グラウンドコプレーナライン
- 基板厚 : 0.203mm (18 μ m/18 μ m)
- 線路長 : 25.4mm